

JBC
The Soldering Co.



Compact Stations

一体化解决方案 提高生产力的关键

Compact Stations

体积小 功能全



焊接

CDN

高精密焊台

专为任何微件焊接应用中的高精确作业而设计，在显微镜下工作可实现最大的掌控。包含NT115纳米手柄。

CDS

精密焊台

适合焊接组装印刷电路板或在显微镜下进行操作。包含 T210 精密型手柄。

CDB

精简焊台

适合SMD或THT组件焊接。包含T245通用型手柄。



返修

CA

手动送锡焊台

适合单手操作，用于焊接锡线，连接器，变压器或THT组件。

包含 AP250 送锡手柄。

CP

精密返修焊台

适合焊接及返修SMD表面贴装器件，例如芯片、中小型SOP元件及双排元件。包含AM120可调式微型镊夹。

CS

带电动泵精密拆焊台

适合精密拆焊THT组件及SMD的清洁。包含DS360微型吸锡手柄。



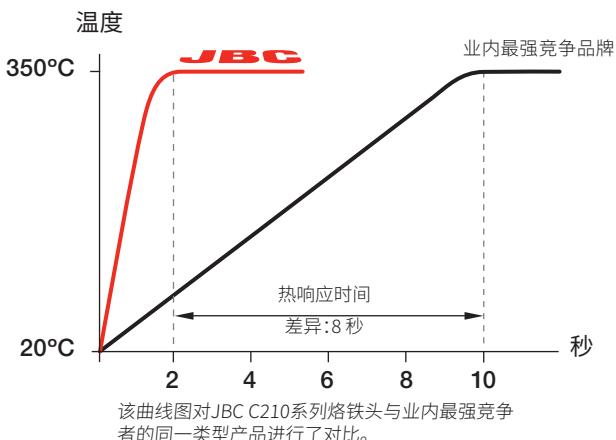
JBC 独创加热系统

最高效的焊接系统

JBC焊台采用JBC最高效的焊接系统，可快速恢复焊嘴温度。由此提高工作效率并让用户在较低温度下工作。

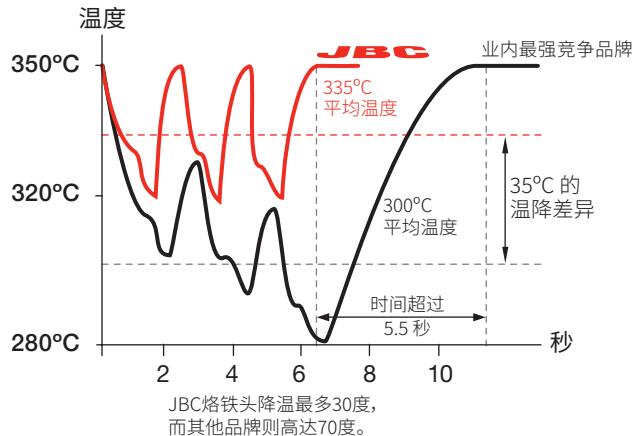
加热系统原理

2秒内达到350°C



烙铁头回温速度既快又稳

下图为连续点焊三个焊点的烙铁头回温比较数据



智能热管理

得益于支架对工具的自动检测功能，在未使用的工具时候，JBC焊台及返修工作站可进入**睡眠和休眠模式**。因此，焊嘴的使用寿命可延长至5倍。

睡眠模式

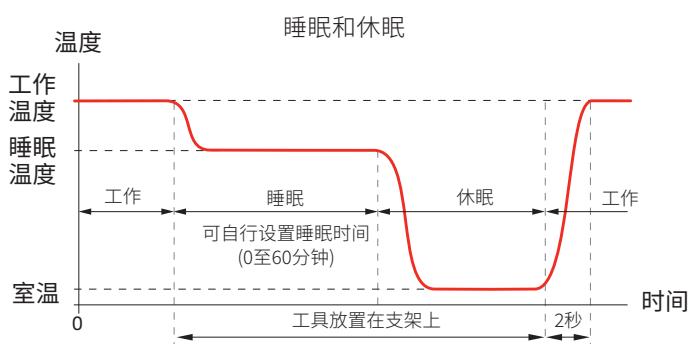
当工具置于支架时，**睡眠模式**可使焊嘴温度自动降至锡料熔点以下，以防止烙铁头铁镀层熔解。

休眠模式

当**睡眠模式**的设定时间到时，主机将自动进入**休眠模式**。电源将自动切断，焊嘴恢复到室温，烙铁头因而减少氧化，并降低不必要的电源损耗。

烙铁头寿命延长

使用如图所示的较低温度，焊嘴的使用寿命将成倍延长。使用**睡眠模式**可进一步降低烙铁头温度，从而将焊嘴的使用寿命延长5倍。



烙铁头的使用寿命最多延长5倍

